

**Kontaktdaten**

Firma	Ansprechpartner
Anschrift	Abteilung
	Telefon
	E-Mail

**Produkt | Baugruppe**

Beschreibung	Liefermenge
Artikel-Nr.	Liefertermin

**Materialbeschaffung | Materialbeistellung**

Durch uns	ja	nein	
Material 100% Beistellung	ja	nein	
siehe Stückliste	ja	nein	
Leiterplatte wird beige stellt	ja	nein	Bitte PDF Leiterplattenspezifikation anfordern

**Entwicklung**

Hardware	ja	nein	Software	ja	nein
----------	----	------	----------	----	------

**EMV-Dienstleistungen**

EMV-Prüfung	ja	nein	EMF-Prüfung	ja	nein
Beratung erwünscht zu EMV-Dienstleistungen	ja	nein			

**Fertigung von**

a.) einer Baugruppe	ja	nein	b.) einem Kompletgerät (Baugruppe plus Gehäuse)	ja	nein
---------------------	----	------	--	----	------

**Fragen zur Leiterplatte**

Anzahl der Lagen

Anzahl der Leiterplatten im Nutzen

Abmessungen der Einzelplatine L x B x H in mm

gefräste Konturen

Bestückungsdruck

<b>Bestückungstechnologie</b>					
Bestückung	ja	nein	einseitig	zweiseitig	
SMD Bestückung	ja	nein	einseitig	zweiseitig	
THT Bestückung	ja	nein	einseitig	zweiseitig	
Bestückungsdruck	ja	nein	einseitig	zweiseitig	

<b>Löten von THT Bauteilen</b> (Mehrfachnennungen möglich)					
selektivgelötet	ja	nein			
wellengelötet	ja	nein			
handgelötet	ja	nein			

<b>Prüfung</b>					
Optische Prüfung mit „Quins“	ja	nein			
AOI	ja	nein			
Elektrische Prüfung	ja	nein			
BGA-Inspektion	ja	nein			

<b>Prüfung</b>					
Zukaufteil (Beistellung)	ja	nein			
Fertigung durch Baudisch	ja	nein			
Abmessungen L x B x H in mm		x		x	
Material	AL	pulverbeschichtet	RAL-Farbe		
	V2A				
	V4A				

<b>Datenbereitstellung</b>					
Stückliste	Bestückungsplan		Schablonendaten		
Gerberdaten der LP	Zeichnungen		Fotos		
Koordinatenliste					

<b>Bemerkungen</b>					

<b>Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:</b>			Bitte senden Sie Ihre Anfrage an: <b>vertrieb@baudisch.de</b>		
Vertrieb   Entwicklung	Tel. +49 71 72 926 13-0				
EMV	Tel. +49 71 72 926 13-33				